

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2024-057

东芯半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市半导体行业 集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）下午 14:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 09 月 18 日（星期三）下午 16:00 前通过电子邮件的方式将需要了解和关注的问题提前发送至公司邮箱 contact@dosilicon.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 09 月 19 日参加由上海证券交易所组织的 2024 年半年度沪市半导体行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一) 会议召开时间：2024年09月19日（星期四）下午14:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、公司出席人员

公司出席本次说明会的人员有：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（代行职务）蒋雨舟女士，证券事务代表黄沈幪先生，投资者关系王佳颖女士。具体以当天实际参会人员为准。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09月19日（星期四）下午14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年09月18日（星期三）下午16:00前通过电子邮件的方式将需要了解和关注的问题提前发送至公司邮箱 contact@dosilicon.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-61369022

邮箱：contact@dosilicon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年9月13日